

## 概要

この通知は、一部の開発システム製品が製造中止となることをお知らせするものです。

## 説明

ザイリンクスは定期的に製品の見直しを実施しており、その結果、次の製品の製造を中止することを決定いたしました。この通知と併せて、これまでに発行された製造中止製品の通知もご一読ください。過去の通知は次のサイトから入手できます。[http://japan.xilinx.com/support/documentation/customer\\_notices.htm](http://japan.xilinx.com/support/documentation/customer_notices.htm)

## 該当製品

### 1. [在庫限りの販売となるザイリンクス開発システムキットとボード製品](#)

表 1：在庫限りの販売となるザイリンクス開発システム製品

製品番号	説明	代替製品
HW-SPAR3E-SK-UNI-G	Spartan <sup>®</sup> -3E Starter Kit	<a href="#">EK-S6-SP601-G</a>
HW-SPAR3E-SK-UNI-G-J	Spartan-3E Starter Kit, Japan Specific	<a href="#">EK-S6-SP601-G-J</a>
SK-CR11-L-G	CoolRunner <sup>™</sup> -11 Low Power/Cost Starter Kit	<a href="http://www.digilentinc.com/coolrunner2">http://www.digilentinc.com/coolrunner2</a>
HW-V4-ML401-UNI-G	Virtex <sup>®</sup> -4 General Purpose/FPGA Evaluation Board	<a href="#">EK-V6-ML605-G</a>
HW-V4-ML401-UNI-G-J	Virtex-4 General Purpose/FPGA Evaluation Board, Japan Specific	<a href="#">EK-V6-ML605-G-J</a>
HW-V4-ML403-UNI-G	Virtex-4 Processor and General Purpose/FPGA Evaluation Board (Lead-Free)	<a href="#">EK-V6-ML605-G</a>
HW-V4-ML403-UNI-G-J	Virtex-4 ML403 Embedded Platform, Japan Specific	<a href="#">EK-V6-ML605-G-J</a>
HW-V5-ML561-UNI-G	Virtex <sup>®</sup> -5 Memory Development Board	No Xilinx Suggested Replacement
HW-V5-ML561-UNI-G-J	Virtex-5 Memory Development Board, Japan Specific	No Xilinx Suggested Replacement
HW-V5-ML521-UNI-G	Virtex-5 LX50T Characterization Board (Lead-Free)	<a href="#">CK-V6-ML623-G</a>
HW-V5-ML521-UNI-G-J	Virtex-5 LX50T Characterization Board, Japan Specific (Lead-Free)	<a href="#">CK-V6-ML623-G-J</a>
HW-V5-ML525-UNI-G	Virtex-5 LXT ML525 RocketIO <sup>™</sup> Characterization Platform	<a href="#">CK-V6-ML623-G</a>
HW-V5-ML525-UNI-G-J	Virtex-5 LXT FPGA ML525 RocketIO Characterization Platform, Japan Specific	<a href="#">CK-V6-ML623-G-J</a>

表 1 (続き) : 在庫限りの販売となるザイリンクス開発システム製品

HW-V4-ML410-UNI-G	Virtex-4 Embedded System Development Board (Lead-Free)	<a href="#">HW-V5-ML510-G</a>
HW-V4-ML410-UNI-G-J	Virtex-4 Embedded System Development Board, Japan Specific (Lead-Free)	<a href="#">HW-V5-ML510-G-J</a>
HW-V5-ML523-UNI-G	Virtex-5 LX110T Characterization Board (Lead-Free)	<a href="#">CK-V6-ML623-G</a>
HW-V5-ML523-UNI-G-J	Virtex-5 LX110T Characterization Board, Japan Specific (Lead-Free)	<a href="#">CK-V6-ML623-G-J</a>
HW-V5-ML523-FXT-UNI-G	Xilinx Virtex-5 FXT FF1136 RocketIO GTX Characterization Platform	<a href="#">CK-V6-ML623-G</a>
HW-V5-ML523-FXT-UNI-G-J	Xilinx Virtex-5 FXT FF1136 RocketIO GTX Characterization Platform, Japan Specific	<a href="#">CK-V6-ML623-G-J</a>
HW-MLX10-RACK-G	Xilinx 19-inch 1U Rack-Mount Chassis	No Xilinx Suggested Replacement
DO-V5-DSP-DK-SG-UNI-G	XtremeDSP™ Development Kit – Virtex®-5	<a href="#">AES-V6DSP2-LX240T-G</a>
DO-V5-DSP-DK-SG-UNI-G-J	XtremeDSP™ Development Kit – Virtex®-5 (Japan)	<a href="#">AES-V6DSP2-LX240T-G-J</a>

## 注記:

1. 上記すべての開発システム製品に含まれるリファレンス デザインは、「現状有姿」にて提供されています。
2. リファレンス デザインをサポートするデザイン環境は、ISE® 11.4 までです。

## キーデータおよび注文情報

### ザイリンクス開発システム キットとボード

**在庫限りの販売:** 記載した製品は現時点では在庫がありますが、それらの補充予定はありません。在庫がなくなり次第、注文受付を終了させていただきます。推奨されている代替製品では問題がある場合は、ザイリンクステクニカル サポートにお問い合わせください。テクニカル サポートから弊社の契約メーカーを紹介致します。そちらから直接ボードをご購入いただける場合があります。

これらの製品に対するテクニカル サポートは、販売完了後 6 ヶ月で終了します。

## テクニカル サポート

これらの製品についてのサポートは、ソリューション センター [ザイリンクス アンサー 40174](#) を参照してください。今後、これらの製品に対するサポートは、ツールの使用方法および発行済み資料に関する内容に限られます。

## お問い合わせ

製品在庫に限りがある場合がございますので、製品の LTB (Last-Time-Buy) 注文は、上記のキーデート以前に時間的余裕をもってご注文ください。また、LTB 注文が現時点のレート以上になることが予想される場合、ご注文の見通しをザイリンクス販売代理店までご連絡ください。すべての注文は、先着順の形で対応させていただきます。また、LTB の 60 日以内の注文につきましては NCNR (Non-Cancellable and Non-Returnable) となります。その他ご不明な点、ご質問等ございましたら、ザイリンクス販売代理店までお問い合わせください。

重要なお知らせ：ザイリンクス カスタマー通知 (XCN、XDN、Quality Alert) リリースの通知は、サポートウェブサイト (<http://japan.xilinx.com/support>) から e-mail で受け取ることができます。アカウントご登録後、資料とデザイン アドバイザリ アラートにカスタマー変更通知が含まれるようにカスタマイズしてください。ザイリンクス サポートサイトでは、指定された製品に関する新規および更新情報、データシートやエラッタ、アプリケーション ノートなどに関するアラートを受け取ることができるサービスを提供しています。登録方法は、[ザイリンクス アンサー 18683](#) を参照してください。

## 改訂履歴

次の表に、この文書の改訂履歴を示します。

日付	バージョン	内容
2012 年 1 月 16 日	1.0	初版リリース

## Notice of Disclaimer

The information disclosed to you hereunder (the "Materials") is provided solely for the selection and use of Xilinx products. To the maximum extent permitted by applicable law: (1) Materials are made available "AS IS" and with all faults, Xilinx hereby DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE; and (2) Xilinx shall not be liable (whether in contract or tort, including negligence, or under any other theory of liability) for any loss or damage of any kind or nature related to, arising under, or in connection with, the Materials (including your use of the Materials), including for any direct, indirect, special, incidental, or consequential loss or damage (including loss of data, profits, goodwill, or any type of loss or damage suffered as a result of any action brought by a third party) even if such damage or loss was reasonably foreseeable or Xilinx had been advised of the possibility of the same. Xilinx assumes no obligation to correct any errors contained in the Materials, or to advise you of any corrections or update. You may not reproduce, modify, distribute, or publicly display the Materials without prior written consent. Certain products are subject to the terms and conditions of the Limited Warranties which can be viewed at <http://www.xilinx.com/warranty.htm>; IP cores may be subject to warranty and support terms contained in a license issued to you by Xilinx. Xilinx products are not designed or intended to be fail-safe or for use in any application requiring fail-safe performance; you assume sole risk and liability for use of Xilinx products in Critical Applications: <http://www.xilinx.com/warranty.htm#critapps>.

この通知は参照用として、英語版 (XCN12002、バージョン 1.0、2012 年 1 月 16 日発行) を翻訳したものです。